

证券代码：688252

证券简称：天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|-----------------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 长城基金、善思投资、平安证券、华金证券 |
| 时间 | 2026 年 2 月 5 日 |
| 地点 | 电话交流会 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：邓玲玲 |
| 投资者关系 活动主要内 容介绍 | <p>1、近期存储芯片价格出现一定幅度上涨，这是否会对显示驱动芯片企业的成本及经营产生影响。请问该因素对天德钰的影响如何？</p> <p>答：公司显示驱动芯片的主要应用场景集中在存量设备维修及替换市场，下游客户更关注产品的稳定性、兼容性及交付保障，对上游存储价格波动的敏感度相对较低。同时，公司产品方案中对存储类器件的直接依赖度有限，相关原材料价格波动对公司整体经营成本的影响相对可控。公司将持续通过供应链管理及产品结构优化，降低外部价格波动带来的影响。</p> <p>2、电子价签近年来受到零售数字化推动，行业景气度较高。请问公司在电子价签相关业务方面的进展如何？</p> <p>答：电子价签是公司显示驱动芯片的重要应用方向之一，相关产品已实现规模化出货，并持续服务于零售、商超等应用场景。从经营层面看，随着下游客户数字化升级需求的推进，电子价签相关产品出货保持了相对稳健的增长态势。公司将根据客户需求变化，持续推进产品迭代和应用拓展。</p> <p>3、当前半导体行业周期波动较大，请问公司业务结构是否具备一定的抗周期能力？</p> <p>答：公司产品主要面向显示驱动细分领域，应用场景覆盖维修替换、电子价签等相对稳定的需求方向。相关需求更多与</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>终端设备存量规模及应用渗透率提升相关，受单一终端新品周期波动影响相对较小，有助于平滑行业周期波动对公司经营带来的影响。</p> <p>4、请问公司在显示驱动芯片领域未来的产品和市场拓展方向如何？</p> <p>答：公司将继续围绕显示驱动芯片主业，结合下游应用需求变化，推进产品性能优化和应用场景拓展。在保持现有优势应用领域稳定发展的同时，公司也将持续关注新应用场景的技术需求，在稳扎稳打的前提下稳步推进相关布局。</p> <p>5、公司有意向进行投资参股或并购吗？</p> <p>答：投资与并购是公司优化资产结构、延伸产业链布局、提升核心竞争力并实现长期价值增长的重要途径。公司始终围绕半导体主业发展战略及业务拓展需求，积极探索通过并购、参股等资本运作方式链接外部优质资源，深化产业协同效应。对于能与公司现有业务形成协同、助力完善产业链布局并提升核心竞争力的标的资产，公司将结合自身发展规划、资金状况等综合因素，按照市场化原则审慎评估并推进相关事项。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026 年 2 月 6 日 |